PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-351858

(43) Date of publication of application: 24.12.1999

(51)Int.Cl.

G01B 21/20 G01B 11/24

(21)Application number: 10-161098

(71)Applicant: MITSUTOYO CORP

(22)Date of filing:

09.06.1998

(72)Inventor: MATSUMIYA SADAYUKI

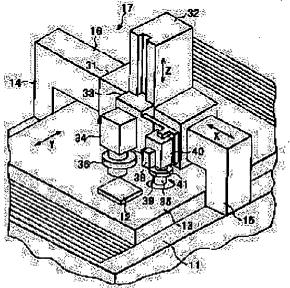
ICHIHARA YASUSHI KAWASAKI TOSHIO KAWABE TAKAO KOMATSU KOICHI SATO AKIRA

KANBE KAZUHIRO KADOWAKI SOICHI

(54) NONCONTACT THREE-DIMENSIONAL MEASURING EQUIPMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To three-dimensionally measure a work with high precision at a high speed. SOLUTION: Two kinds of measuring means, i.e., a CCD camera 34 used in image measuring equipment, and a laser probe 35 which measures displacement in a noncontact manner by using a laser beam are arranged together, and one imaging unit 17 is constituted. The imaging unit 17 is driven in XYZ directions on the basis of the respective measured values. A work 12 is imaged in a comparatively large range by using the CCD camera 34, and the shape is measured. Fine displacement of the work where judgement of focusing is difficult is measured with the laser probe 35. By using two-dimensional information obtained by the CCD camera 34, a measuring orbit can be easily set. The laser probe 35 measures displacement amount of the work 12 along the set measuring orbit.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-351858

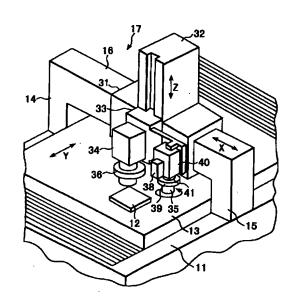
(43)公開日 平成11年(1999)12月24日

(51) Int.Cl. ⁸ G 0 1 B 21/20	識別記号	F I G 0 1 B 2	1/20		C	
0012 2.,2			-,	P		
11/24		11/24		С		
		永髓査審	未請求	請求項の数 7	OL (全 9	頁)
(21)出願番号	特願平 10-161098	(71)出顧人	000137694			
			株式会社	生ミツトヨ		
(22) 出願日	平成10年(1998) 6月9日	神奈川県川崎市高津区坂戸一丁目20番1月				1号
		(72)発明者	松宮」	行		
		神奈川県川崎市高津区坂戸1丁目20番1号 株式会社ミツトヨ内				
		(72)発明者	市原(呆賜		
			神奈川県川崎市高津区坂戸1丁目20番1号 株式会社ミツトヨ内			
		Anna Stemments				
		(72)発明者	川崎(r= 1 7 000 48	
				神奈川県川崎市高津区坂戸1丁目20番1号 株式会社ミツトヨ内		
		(74)代理人		マセスファコリ 伊丹 勝		
		(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)(14)	11/25-	U-74 AUT	最終頁に	1 332

(54) 【発明の名称】 非接触三次元測定装置

(57)【要約】

【課題】 ワークを高速且つ高精度に三次元測定する。 【解決手段】 2種類の測定手段、即ち画像測定装置で使用されるCCDカメラ34と、レーザビームを利用して非接触で変位を測定するレーザプローブ35とを併設して1つの撮像ユニット17を構成し、この撮像ユニット17を各測定値に基づいて、XYZ方向に駆動する。CCDカメラ34で比較的大きい範囲でワーク12の撮像を行って形状測定する一方、合焦判定が難しいワークの微小変位をレーザプローブ35で測定する。CCDカメラ34で得られた二次元画像情報を用いると、測定軌道を容易に設定することができる。また、設定された測定軌道に沿ってレーザプローブ34がワーク12の変位量を測定していく。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ワークを撮像して画像測定用の二次元画像情報を出力する撮像手段及び前記ワーク上の所定の測定点との距離を変位量として検出可能な非接触変位計を備えた撮像ユニットと、

この撮像ユニットを測定三次元空間内の任意の位置に駆動する撮像ユニット駆動機構と、

前記撮像ユニットの測定三次元空間内での位置を三次元 座標値として出力する位置検出手段と、

前記非接触変位計が出力する変位量が常にゼロ又は所定 10 の値を維持するように所定の測定軌道に沿って前記ワーク上の測定点を移動させるべく前記撮像ユニット駆動機構を制御して、前記位置検出手段からの三次元座標値を取り込むことによりワークの倣い測定を実行する制御手段とを備えたことを特徴とする非接触三次元測定装置。

【請求項2】 ワークを撮像して画像測定用の二次元画像情報を出力する撮像手段及び前記ワーク上の所定の測定点との距離を変位量として検出可能な非接触変位計を備えた撮像ユニットと、

この撮像ユニットを測定三次元空間内の任意の位置に駆 20 動する撮像ユニット駆動機構と、

前記撮像ユニットの測定三次元空間内での位置を三次元 座標値として出力する

位置検出手段と、

前記非接触変位計が検出する変位方向の軸を固定しつつ 所定の測定軌道に沿って前記ワーク上の測定点を移動さ せるべく前記撮像ユニット駆動機構を制御して、前記非 接触変位計が検出した変位量及び前記位置検出手段から の三次元座標値を取り込むことによりワークの倣い測定 を実行する制御手段とを備えたことを特徴とする非接触 三次元測定装置。

【請求項3】 前記制御手段は、予め指定された測定軌道に沿ってワークの倣い測定を実行するものであることを特徴とする請求項1又は2記載の非接触三次元測定装置。

【請求項4】 前記指定される測定軌道は、長方形であることを特徴とする請求項3記載の非接触三次元測定装置。

【請求項5】 前記指定される測定軌道は、螺旋形であることを特徴とする請求項3記載の非接触三次元測定装置。

【請求項6】 前記非接触変位計は、ワーク上にレーザビームスポットを照射してその反射光を受光することにより変位量を検出するレーザ変位計であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項記載の非接触三次元測定装置。

【請求項7】 前記非接触変位計は、ワーク上に光学系を介して光ビームを照射してその合焦位置と測定点とのずれ量がゼロになる前記光学系の移動量を変位量として出力する合焦方式の変位計であることを特徴とする請求 50

項1~6のいずれか1項の非接触三次元測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、CCDカメラ等の撮像手段でワークを撮像して得られた画像から被測定対象の輪郭形状等を測定する非接触画像測定機能と、ワークの測定面との距離を変位量として非接触に検出する非接触変位検出機能とを備えた非接触三次元測定装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、精密部品の輪郭形状の測定等に画像測定装置が使用されている。画像測定装置は、測定すべきワークをCCDカメラを用いて任意の拡大率で撮像し、得られた二次元画像からエッジを検出し、種々の計測ツールを用いて必要な箇所の座標値を求めるものである。この画像測定装置でワークの高さ方向も含めた三次元測定を行う場合には、測定面の画像のコントラストから合無判定を行って、この合焦位置を高さ方向の位置とする。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】 LSIパッケージのような微細構造の実装部品は、パッケージの製造品質が歩留まりを決定する大きな要因となる。このため、パッケージの各部を高精度に測定できる装置が望まれている。 従来の画像測定装置では、合焦判定によって高さ方向

(Z軸方向)の位置を測定するようにしているので、合 焦判定の精度を上げるには比較的大きな画面の画像が必 要であり、この結果、データ処理に時間がかかるという 問題がある。また、CCDカメラの焦点深度は、レンズ にもよるが、通常1乃至数μmであり、この範囲内では 常に合焦点を判定してしまうため、測定誤差が大きいと いう問題がある。

【0004】本発明は、このような点に鑑みなされたもので、ワークを高速且つ高精度に三次元測定することができる非接触三次元測定装置を提供することを目的とする。

[0005]

30

40

【課題を解決するための手段】本発明の第1の非接触三次元測定装置は、ワークを撮像して画像測定用の二次元画像情報を出力する撮像手段及び前記ワーク上の所定の測定点との距離を変位量として検出可能な非接触変位計を備えた撮像ユニットと、この撮像ユニットを測定三次元空間内の任意の位置に駆動する撮像ユニット駆動機構と、前記撮像ユニットの測定三次元空間内での位置を三次元座標値として出力する位置検出手段と、前記非接触変位計が出力する変位量が常にゼロ又は所定の値を維持するように所定の測定軌道に沿って前記ワーク上の測定点を移動させるべく前記撮像ユニット駆動機構を制御して、前記位置検出手段からの三次元座標値を取り込むことによりワークの倣い測定を実行する制御手段とを備え

たことを特徴とする。

【0006】また、本発明の第2の非接触三次元測定装置は、ワークを撮像して画像測定用の二次元画像情報を出力する撮像手段及び前記ワーク上の所定の測定点との距離を変位量として検出可能な非接触変位計を備えた撮像ユニットと、この撮像ユニットを測定三次元空間内の任意の位置に駆動する撮像ユニット駆動機構と、前記撮像ユニットの測定三次元空間内での位置を三次元座標値として出力する位置検出手段と、前記非接触変位計が検出する変位方向の軸を固定しつつ所定の測定軌道に沿って前記ワーク上の測定点を移動させるべく前記撮像ユニット駆動機構を制御して、前記非接触変位計が検出した変位量及び前記位置検出手段からの三次元座標値を取り込むことによりワークの倣い測定を実行する制御手段とを備えたことを特徴とする。

【0007】本発明によれば、2種類の測定手段、即ち画像測定装置で使用される撮像手段と、レーザビーム等を利用した非接触変位計とを併設して1つの撮像ユニットを構成し、この撮像ユニットを各測定値に基づいて、撮像ユニット駆動機構で駆動するようにしている。このため、撮像手段で比較的大きい範囲でワークの撮像を行って形状測定する一方、合焦判定が難しいワークの微小変位を非接触変位計で測定することが可能になる。本発明によれば、撮像手段で得られた二次元画像情報を用いて測定軌道を容易に設定することができ、且つ設定された測定軌道に沿って非接触変位計がワークの変位量を測定していくので、高速で高精度のワークの傲い測定が可能になる。

【0008】 倣い測定の方法として、非接触変位計の変位量が常にゼロ又は所定の値を維持するように撮像ユニット駆動機構を制御して、位置検出手段からの三次元座標値を取り込むようにすると、非接触変位計の測定範囲に制限されない広い範囲の変位測定が可能になる。また、倣い測定の方法として、非接触変位形が検出する変位方向の軸を固定して、非接触変位計が検出した変位量及び位置検出手段からの三次元座標値を取り込むようにすると、非接触変位計の有する極めて高い測定精度による測定が可能になる。

【0009】なお、倣い測定の際の測定軌道は、予め決められた軌道、設計データ等を用いて自動設定する方法等が考えられるが、例えば長方形、螺旋形のように予め任意の形状を指定することも可能である。更に、非接触変位計としては、例えばワーク上にレーザビームスポットを照射してその反射光を受光することにより変位量を検出するレーザ変位計を用いることができる。また、非接触変位計は、例えばワーク上に光学系を介して光ビームを照射してその合焦位置と測定点とのずれ量がゼロになる前記光学系の移動量を変位量として出力する合焦方式の変位計を用いることができる。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照してこの発明の好ましい実施の形態について説明する。図1は、この発明の一実施例に係る非接触三次元測定装置の全体構成を示す斜視図である。この装置は、非接触画像測定機能と非接触変位測定機能とを備えた三次元測定機1と、この三次元測定機1を駆動制御すると共に、必要なデータ処

三次元測定機1を駆動制御すると共に、必要なデータ処理を実行するコンピュータシステム2とにより構成されている。

【0011】三次元測定機1は、次のように構成されて いる。即ち、架台11上には、被測定対象であるワーク 12を載置する測定テーブル13が装着されており、こ の測定テーブル13は、図示しないY軸駆動機構によっ てY軸方向に駆動される。架台11の両側縁中央部には 上方に延びる支持アーム14,15が固定されており、 この支持アーム14, 15の両上端部を連結するように X軸ガイド16が固定されている。このX軸ガイド16 には、撮像ユニット17が支持されている。 撮像ユニッ ト17は、図示しないX軸駆動機構によってX軸ガイド 16に沿って駆動される。コンピュータシステム2は、 計測情報処理及び各種制御を司るコンピュータ21と、 各種指示情報を入力するキーボード22、ジョイスティ ックボックス23及びマウス24と、計測画面、指示画 面及び計測結果を表示するCRTディスプレイ25と、 計測結果をプリントアウトするプリンタ26とを備えて 構成されている。

【0012】撮像ユニット17の内部は、図2に示すよ うに構成されている。即ち、X軸ガイド16に沿って移 動可能にスライダ31が設けられ、スライダ31に一体 に乙軸ガイド32が固定されている。この乙軸ガイド3 2には、支持板33が乙軸方向に摺動自在に設けられ、 この支持板33に、画像測定用の撮像手段であるCCD カメラ34と、非接触変位計であるレーザプローブ35 とが併設されている。これにより、CCDカメラ34と レーザプローブ35とは、一定の位置関係を保ってX, Y, Zの3軸方向に同時に移動できるようになってい る。CCDカメラ34には、撮像範囲を照明するための 照明装置36が付加されている。レーザプローブ35の 近傍位置には、レーザプローブ35のレーザビームによ る測定位置を確認するために、測定位置の周辺を撮像す るCCDカメラ38と、レーザプローブ35の測定位置 を照明するための照明装置39とが設けられている。 レ ーザプローブ35は、撮像ユニット17の移動の際にレ ーザプローブ35を退避するための上下動機構40と、 レーザビームの方向性を最適な方向に適合させるための 回転機構41とにより支持されている。

【0013】図3は、レーザプローブ35の詳細を示す 図である。半導体レーザ51から放射された光は、ビームスプリッタ52及び1/4波長板53を介したのち、 コリメートレンズ54によって並行光線とされ、ミラー 50 55,56及び対物レンズ57を介してワーク12の測 定部に光スポットを形成する。ワーク12の測定部から 反射された光は、ミラー56,55、コリメートレンズ 54及び1/4波長板53の逆経路を辿ってビームスプリッタ52で反射され、エッジミラー58で上下に二分 割される。上下に分割された光は、上下に配置された2分割受光素子59,60で検出される。検出回路61は、2分割受光素子59,60からの出力信号をもとに 対物レンズ57の焦点位置からワーク12の測定面62までのずれ量に応じた信号を出力する。サーボ回路63は、検出回路61の検出出力に基づいて駆動機構64に 対物レンズ57が上下動すると、変位検出器66の可動部 材67が固定部材68に対して移動する。この移動量が 変位量として出力される。

【0014】図4には、三次元測定機1及びコンピュー タシステム2の構成を更に詳細に示した装置全体のブロ ック図が示されている。三次元測定機1において、画像 測定用のCCDカメラ34及びレーザプローブ35の測 定位置確認用のCCDカメラ35でワーク12を撮像し て得られた画像信号は、それぞれA/D変換器71,7 2で多値画像データに変換されたのち、選択回路73に よっていずれか一方が選択されてコンピュータ21に供 給される。CCDカメラ34,38の撮像に必要な照明 光は、コンピュータ21の制御に基づき、照明制御部7 4. 75が照明装置36,39をそれぞれ制御すること により与えられる。レーザプローブ35から得られた変 位量の信号は、A/D変換器76を介してコンピュータ 21に供給される。そして、これらを含む撮像ユニット 17が、コンピュータ21の制御に基づいて動作するX YZ軸駆動部77によってXYZ軸方向に駆動される。 撮像ユニット17のXYZ軸方向の位置は、XYZ軸エ ンコーダ78によって検出され、コンピュータ21に供 給される。

【0015】一方、コンピュータ21は、制御の中心を なすCPU81と、このCPU81に接続される多値画 像メモリ82、プログラム記憶部83、ワークメモリ8 4及びインタフェース85,86と、多値画像メモリ8 1に記憶された多値画像データをCRTディスプレイ2 5に表示するための表示制御部87とにより構成されて いる。CPU81は、画像測定モードとレーザ測定モー ドとで選択回路73を切り換える。選択回路73で選択 された画像測定用の多値画像データ又はレーザ測定用の **多値画像データは、多値画像メモリ82に格納される。** 多値画像メモリ82に格納された多値画像データは、表 示制御部87の表示制御動作によってCRTディスプレ イ25に表示される。一方、キーボード22, ジョイス ティック23及びマウス24から入力されるオペレータ の指示情報は、インタフェース85を介してCPU81 に入力される。また、CPU81には、レーザプローブ 35で検出された変位量やXYZ軸エンコーダ78から 50

のXYZ座標情報等を取り込む。CPU81は、これらの入力情報、オペレータの指示及びプログラム記憶部83に格納されたプログラムに基づいて、XYZ軸駆動部77によるステージ移動、測定値の演算処理等の各種の処理を実行する。ワークメモリ84は、CPU81の各種処理のための作業領域を提供する。測定値は、インタフェース86を介してプリンタ26に出力される。

【0016】次に、このように構成された本実施例に係る非接触三次元測定装置の測定処理及びデータ処理について説明する。この装置では、画像測定モードとレーザ測定モードとを備えている。画像測定モードでは、従来の画像測定装置と同様の動作がなされるので、ここでばレーザ測定モードについて説明する。

【0017】図5は、レーザ測定モードによる倣い測定の手順を示すフローチャートである。まず、画像測定用画像とレーザプローブ35の校正を行う(S1)。即ち、三次元測定機1のステージ13上に、図6に示すようなCCDカメラ34及びレーザプローブ35で測定可能な並行でない2本の直線成分L1, L2を含む治具91を載置する。この治具91は、例えば基板92上に所定幅hの台形パターン93を配置したようなものでよい。CCDカメラ34及びレーザプローブ35によりZ軸方向の投影面内で直線L1, L2をそれぞれ測定してこれら直線の方程式をそれぞれ求め、得られた式を演算処理することにより、CCDカメラ34及びレーザプローブ35の各座標軸間のオフセット値を求め、このオフセット値をCCDカメラ34及びレーザプローブ35の位置校正データとして用いる。

【0018】校正処理が終了したら、次に、ワーク12 を画像測定してワーク12の位置を確認し、レーザプロ ーブ35による測定点を測定開始点に移動する(S 2)。画像測定の際には、レーザプローブ35がワーク 12と干渉する可能性があるので、画像測定中は、上下 動機構40によってレーザプローブ35を上に退避させ る。制御は例えばエアーシリンダにより行われる。次に レーザ測定モードを選択すると(S3)、選択回路73 が切り替わり、CRTディスプレイ25の画面はCCD カメラ34からレーザ測定用のCCDカメラ38の画面 となる。この画面により、レーザプローブ36からのレ ーザビームスポットの位置(測定位置)を確認する(S 4)。ここで、ジョイスティック23やマウス24等を 使用してビームスポットの位置を微調整することもでき る。なお、CCDカメラ38は、レーザビームスポット が正しくワーク12上の目標位置に当たっているかどう かを確認するためのものであるから、その画像データは 測定には使用しない。このため、画像測定用のCCDカ メラ34のように髙精細なものである必要はない。ま た、レーザの光だけでは、レーザスポットの位置だけが 明るく見え、その周りは暗くなってきれいな画像が得ら れないので、専用の照明装置39に切り換える。勿論、

CCDカメラ38及び照明装置39をCCDカメラ34 及び照明装置36と兼用することも可能である。

【0019】次に、倣い測定の経路を与えるため、測定ツールを選択し、必要なパラメータを設定する(S5)。測定ツールとしては、例えば図7に示すようなものが考えられる。

(a) 点ツール

現在の測定点(黒丸)のX,Y,Z座標値を測定する。

(b) 直線ツール

終点位置Peを与えて、現在の測定点から終点Peまで 10 の直線上を倣い測定す

る。

(c) 領域ツール

領域検索の幅W、高さH、ピッチPT1, PT2を与えて、現在の測定点から指定領域内を指定ピッチで往復運動しながら倣い測定する。

(d) 円ツール

半径R、ピッチPT、開始角度 θ を与えて、現在の測定点から同心円上を倣い測定する。

(e) 長方形ツール

幅Wと髙さHを与えて、長方形に沿って倣い測定する。

(f) クロスツール

互いに直交する2つの線分の長さL1, L2を与えて、 十字上を倣い測定する。

(g) 螺旋ツール

最大半径R及びピッチRT(1回転で増加する半径値) を与えて、螺旋状を倣い測定する。

(h) フォーカスツール

現在位置で単にフォーカスをとる。

【0020】測定ツールが選択され、必要なパラメータが設定されたら、倣い測定を実行する(S6)。レーザプローブ35の変位検出精度には、若干の方向性がある。このため、軌道に沿って輪郭や表面粗さを測定するときは、この軌道の進む方向に対してレーザプローブ35を回転機構41によって回転させる。円軌道や螺旋軌道に沿って測定する場合には、レーザプローブ35を回転させながら測定するとより効果的である。

【0021】倣い測定に際しては、レーザプローブ35の測定範囲内、例えば±0.5mmの範囲を超えてZ軸 40方向の座標値が得られるよう、例えば図8に示すように、レーザプローブ35からの変位量に基づいてXYZ軸駆動部77を駆動して、撮像ユニット17のZ軸方向位置を上下させる。これにより、レーザプローブ35の合焦位置が常に測定範囲の中心になるように制御する。この場合、XYZ軸エンコーダ78で得られるZ軸座標値がZ軸方向の変位量となる。Z軸方向の位置制御が間に合わないような高速の測定を行うには、Z軸座標値をレーザプローブ35の変位量で補正して正しい変位量を算出すればよい。また、レーザプローブ35の測定範囲 50

内の微小な表面粗さを計測する場合には、図9に示すように、レーザプローブ35のZ軸方向位置を固定して、レーザプローブ35内の対物レンズ57の駆動制御のみで対応することができ、この場合、更に高速な処理が可能であると共に、Z軸駆動による分解能(例えば0.1μm)よりも高分解能(例えば0.01μm)の測定が可能になる。このような倣い測定により、指定された測定軌道に沿って所定の間隔でZ軸方向の座標値がX,Y軸座標値と共に点列データとして求められ、これがワークメモリ84に格納される。点列データが求められたら点列データの解析処理を実行する(S7)。

【0022】次に、点列データの解析処理について説明する。従来の輪郭形状測定機や表面粗さ測定機は、二次元データであるのに対し、この非接触三次元測定装置で得られる輪郭形状測定データは、三次元データである。しかも、指定二次元軌道に沿った倣い測定を行うため、データ処理はより複雑化する。そこで、データ処理を簡単化するために、次のような点列データの解析処理を実行する。図10のフローチャート及び図11の波形図に20 基づいて、この点列データの解析処理について説明する。

【0023】まず、ワーク12自体が傾いている場合が あるので、点列データから平均面(直線の場合は平均 線)を求めて、この面に対してデータのトレンド補正を 実行する(S11)。これにより図11(a)に示すよ うな傾いた点列データから同図(b)に示すトレンド補 正された点列データが得られる。次に、測定軌道に沿っ て進行方向を第1軸方向、上記平均面の法線方向を第2 軸方向として、三次元の点列データを二次元の点列デー タに変換する (S12)。これにより、図11 (c)の ようなデータが得られる。この点列データは、測定軌道 に沿った加減速を伴う走査によって得られているので、 定ピッチではない。定ピッチでないとFFT(高速フー リエ変換)や形状測定機などで通常使用されているガウ シアン(Gaussian)フィルタ処理を実行することができ ないので、ここでは定ピッチ化処理を実行する(S1 3:図11(d))。次に、ガウシアンフィルタ処理を 実行する(S14:図11(e))。 そして、 定ピッチ 化されたデータをもとの位置(不定ピッチの位置)に戻 す(S15:図11(f))。次に、ステップS12で 変換された二次元データをもとの測定軌道位置(XY位 置)上へ戻すための二次元→三次元変換を実行する(S 16:図11(g)。最後に、ステップS11のデータ トレンド補正により処理された傾きの補正をもとに戻 し、本来ワーク12が傾いている方向ヘデータを変換す る(S17:図11(h))。

【0024】以上の処理により、三次元点列データのフィルタリングを容易に行うことができる。また、ステップS14の処理後のデータは、定ピッチでフィルタ処理された二次元データであるから、通常の輪郭形状測定機

a

や表面粗さ測定機等で行われているような各種解析処理が可能になる。

[0025]

【発明の効果】以上述べたようにこの発明によれば、2種類の測定手段、即ち画像測定装置で使用される撮像手段と、レーザビーム等を利用した非接触変位計とを併設して1つの撮像ユニットを構成し、この撮像ユニットを各測定値に基づいて、撮像ユニット駆動機構で駆動するようにしているため、撮像手段で比較的大きい範囲でワークの撮像を行って形状測定する一方、合焦判定が難しいワークの微小変位を非接触変位計で測定することが可能になる。このため、本発明によれば、撮像手段で得られた二次元画像情報を用いて測定軌道を容易に設定することができ、且つ設定された測定軌道に沿って非接触変位計がワークの変位量を測定していくので、高速で高精度のワークの倣い測定が可能になるという効果を奏する。

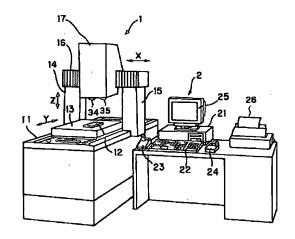
【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例に係る非接触三次元画像測定装置の斜視図である。

【図2】 同装置における撮像ユニットの内部の斜視図である。

【図3】 同装置におけるレーザプローブの構成を示す

【図1】



図である。

【図4】 同装置の全体ブロック図である。

【図5】 同装置によるレーザ測定の手順を示すフロー チャートである。

10

【図6】 同装置における画像とレーザプローブの校正 方法を説明するための図である。

【図7】 同装置で使用される測定ツールの例を示す図である。

【図8】 同装置の倣い測定の一例を説明するための図10 である。

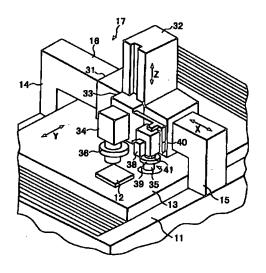
【図9】 同装置の倣い測定の他の例を説明するための図である。

【図10】 同装置の点列データ解析処理のフローチャートである。

【図11】 同解析処理を説明するための図である。 【符号の説明】

1…三次元測定機、2…コンピュータシステム、11… 架台、12…ワーク、13…測定テーブル、14, 15 …支持アーム、16…X軸ガイド、17…撮像ユニッ
20 ト、21…コンピュータ、22…キーボード、23…ジョイスティックボックス、24…マウス、25…CRTディスプレイ、26…プリンタ、34, 38…CCDカメラ、35…レーザプローブ、36, 39…照明装置。

【図2】



【図6】 【図3】 検出回路 52 サーボ回路 【図5】 START 画像とレーザプローブの校正 ワークを画像湖定してワークの 位置を確認し、レーザプローブを 湖定開始点に移動する。 レーザ湖定モードを選択 レーザプロープの CCDカメラで 調定位置を確認 [図8] 制定ツールを選択し 必要なパラメータを設定 -85 做い測定 z 点列データの解析処理 END **(b)** (a) (c) 【図9】

-35

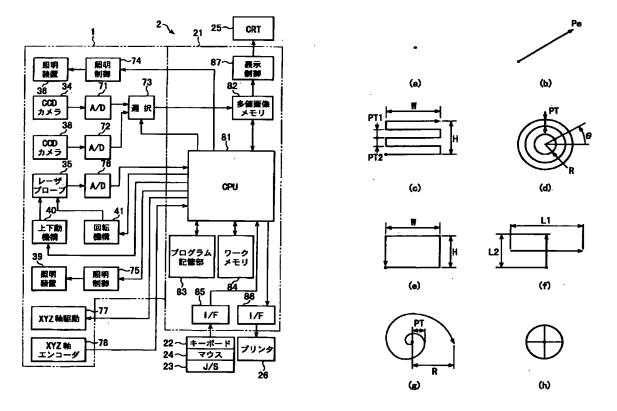
(P)

(c)

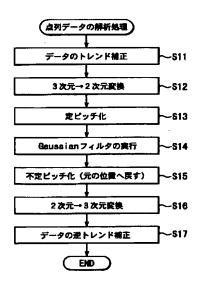
(a)

【図7】

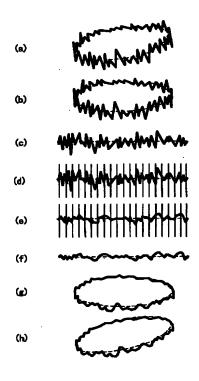
【図4】



【図10】



【図11】



フロントページの続き

(72)発明者 川辺 隆夫

神奈川県川崎市髙津区坂戸1丁目20番1号 株式会社ミツトヨ内

(72)発明者 小松 浩一

神奈川県川崎市高津区坂戸1丁目20番1号 株式会社ミツトヨ内

(72) 発明者 佐藤 章

神奈川県川崎市高津区坂戸1丁目20番1号 株式会社ミツトヨ内

(72)発明者 神戸 一浩

神奈川県川崎市高津区坂戸1丁目20番1号 株式会社ミツトヨ内

(72)発明者 門脇 聰一

神奈川県川崎市高津区坂戸1丁目20番1号 株式会社システムテクノロジーインスティテュート内